МТК-52, Москва, 30.05-01.06.2023

Импульсная ионная обработка и термический отжиг сапфира, имплантированного ионами хрома

<u>Р.И. Баталов</u>, Г.А. Новиков, Д.А. Файзуллин, Н.В. Курбатова, К.И. Герасимов Казанский физико-технический институт, ФИЦ КазНЦ РАН (batalov@kfti.knc.ru)

Аннотация.

Кристалл рубина (матрица сапфира Al_2O_3 с примесью ионов Cr^{3+}) является активной средой для импульсных лазеров на длине волны 0.694 мкм, начиная с 60-х годов. При этом актуальной научной и практической задачей является создание компактных и тонкопленочных лазеров, а также различных датчиков, чувствительных к механической деформации или к изменению температуры. Эти воздействия влияют на положение R-линии люминесценции ионов Cr^{3+} . В данной работе изучалось легирование приповерхностной области кристалла сапфира ионами Cr^+ с помощью ионной имплантации и последующей импульсной ионной обработки (ИИО) в режиме расплава или термического отжига (TO) и возможность получения люминесценции R-линии. Проведено моделирование глубинного профиля ионов Cr^+ в Al_2O_3 , позволившее оценить концентрацию хрома в кристалле (до 2 ат.% в слое 50 нм) до отжига. Проведены сравнительные измерения образцов Al_2O_3 : Cr^+ после ИИО и TO на оптическое пропускание и ФЛ. Несмотря на отсутствие в спектрах полос поглощения при 410 и 560 нм, образцы показывают схожую ФЛ R-линии.

Детали эксперимента

Методы формирования слоёв Al₂O₃:Cr⁺: 1) Ионная имплантация (ускоритель ИЛУ-3): *r*-Al₂O₃ ← Cr⁺ (*E* = 40 кэВ, *Φ* = 3.5х10¹³÷5х10¹⁵ ион/см²) 2) Импульсный ионный отжиг (ИИО, ускоритель ТЕМП): C⁺(80%), H⁺(20%), *E* = 300 кэВ, *τ*=100 нс, *W* = 1.0-1.5 Дж/см²

- 3) Термический отжиг (ТО) в печи:
- T = 1000 °C, t = 30 мин, среда азота (N₂)
- Методы исследования слоёв Al₂O₃:Cr⁺ :
- Моделирование глубинного профиля ионов Cr⁺
 Оптическая спектроскопия на пропускание T(λ) в области длин волн 200-1100 нм и 1-10 мкм
- 3) Фотолюминесценция (ФЛ) в видимой области при
- Т = 77 и 300 К (накачка λ=405 нм, 13 мВт)
- 4) Рамановская спектроскопия (λ=532 нм, 10-100 мВт)







Рис.2. Статистический расчётный по SRIM-2003 глубинный профиль ионов Cr⁺ в Al₂O₃ для энергии *E* = 40кэВ. Пробеги: R_p = 22нм, ΔR_p= 8 нм.



Рис.4. Спектры пропускания от УФ до ИК кристаллов рубина (Ø10мм), бесцветного сапфира и образцов сапфира с ионами Сr⁺ после ИИО.



Рис.7. Рамановские спектры исходного и имплантированного хромом сапфира после ИИО.







Рис.8. Спектры ФЛ (Т=300 К) имплантированного сапфира с указанными дозами Сг* после ИИО. Вставка –спектр кристалла рубина (0.45%, 0.22мм)



Рис.3. Расчётный (Гауссов) профиль концентрации ионов Cr⁺ в Al₂O₃ для энергии *E* = 40 кэВ и максимальной дозы *Ф* = 5е15 см⁻².



Рис.6. Спектры пропускания от УФ до ИК исходного кристаллов бесцветного сапфира и образцов сапфира с ионами Сг⁺ после ТО (1000⁰С, 30 мин, N₂).



Рис.9. Спектры ФЛ (Т=300 К) имплантированного сапфира с указанными дозами Cr⁺ после ТО.